

インドビジネス最新情報セミナー



インド半導体関連産業の最新動向と 中堅・中小ものづくり企業の参入可能性

政府主導の半導体政策や製造拠点としてのポテンシャルを背景に、インド半導体産業は、次なる供給網の要として世界から期待が集まっています。

本セミナーでは、インド半導体関連産業の最新動向を踏まえ、中堅・中小ものづくり企業の参入の可能性、進出後のファイナンス支援を含めたサポートに加え、産学官連携でインド半導体市場への進出を目指す、地域企業の取組を専門家の解説を交えて紹介します。

参加
無料

開催日時

2025年 10 / 3 (金) 14:30 ~ 16:20

開催

オンライン/Microsoft Teams

対象

インドビジネスに関心のある企業、金融機関、支援機関
地方自治体等

登壇者

JBIC ニューデリー駐在員事務所 首席駐在員
JBIC 中堅・中小企業ファイナンス室 参事
株式会社東邦鋼機製作所 企画室長
Indobox株式会社 代表取締役CEO

栗原 俊彦氏
本庄 正幸氏
西村 拓也氏
丹治 大佑氏

※各演題の概要については裏面をご覧ください。

申込方法

以下QRコードからお申込みをお願いします。

オンライン参加
申込はコチラ



■申込〆切り：2025年10月1日（水）

※お申し込みいただきますと、ご登録いただいたメールアドレスあてに登録内容が自動で送信されます。

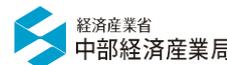
自動送信メールが届かない場合は、事務局までお問合せください。

<お問い合わせ先>

中部経済産業局 国際課 ☎ 052-951-4091 ✉ bz1-chubu_kokusai@meti.go.jp

主催：中部経済産業局

共催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（GNIC）



プログラム

■講演

「インド半導体関連産業の今
～中堅・中小ものづくり企業の参入可能性～」

JBIC ニューデリー駐在員事務所 首席駐在員

栗原 俊彦氏

「国際協力銀行における中堅・中小企業のインド展開支援について」

JBIC 中堅・中小企業ファイナンス室 参事

本庄 正幸氏

■企業事例

「産学官の連携で進めるインド半導体関連産業の構築・市場化」

株式会社東邦鋼機製作所 企画室長

西村 拓也氏

Indobox株式会社 代表取締役CEO

丹治 大佑氏

登壇企業について

株式会社東邦鋼機製作所



1956年の創業以来営んでいる大型機械部品加工では、発電用タービンや宇宙航空機等の大型部品をマイクロレベルで加工できる精密加工技術を持つ。この精密加工技術を活かすべく1998年に半導体業界に参入し、半導体基板研磨に用いる樹脂パッドの加工から始め、樹脂パッド加工装置の製造、半導体基板の研磨加工装置の製造等へと業容を拡大。国内外の大学・研究機関と連携し最先端技術の開発を進め、半導体基板表面をナノオーダーで加工できる技術を有するとともに、積極的な海外展開により、樹脂パッド加工装置ではアジア地域で圧倒的なシェアを持つ。

登壇専門家について

栗原 俊彦氏

(JBIC ニューデリー駐在員事務所 首席駐在員)

メガバンクを経て2006年にJBIC入行。財務部、鉱物資源部等を経て2019年より現職。TATA半導体前工程の進出先として注目を集めるグジャラート州ドレラ工業団地を管轄するインド産業回廊開発公社 (NICDC) 社外取締役のほか、インド日本商工会半導体委員会事務局長を兼務。慶応義塾大学商学部卒。南カリフォルニア大学経営管理学修士 (MBA)。



丹治 大佑氏

(Indobox株式会社 代表取締役CEO)

大手商社に20年勤務し、うち5年間はインド (デリー・ムンバイ) に駐在。日印に強固なコネクションを持つインドビジネスの専門家であり、BtoB、営業・マーケティング、新規事業開発など幅広い分野の知見を活かし企業の海外進出を支援。



申込方法

以下QRコードからお申込みをお願いします。

オンライン参加
申込はコチラ



■申込〆切り：2025年10月1日 (水)

※お申し込みいただきますと、ご登録いただいたメールアドレスあてに登録内容が自動で送信されます。

自動送信メールが届かない場合は、事務局までお問合せください。

参加
無料

<お問い合わせ先>

中部経済産業局 国際課 ☎ 052-951-4091 📧 bzl-chubu_kokusai@meti.go.jp

主催：中部経済産業局

共催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 (GNIC)

